

【ハイウェイテクノロジー2023】に出展します

■当社は2023年11月9日(木)～10日(金)の2日間、東京国際展示場(東京ビックサイト)の西3・4ホールで開催される【ハイウェイテクノロジー2023】に出展します。

※ハイウェイテクノロジー2023特設サイト : <https://www.express-highway.or.jp/hwtf/hwf2023/>

■当社は、親会社である三井住友建設(株)との共同ブースで出展しており、建設関連分野に係る新材料・新工法・その他時代のニーズに対応して開発された新技術を公開します。

■当社の出展技術

- ★ ロードケア Z・R (全天候型常温合材)
- ★ ロードケアシール (舗装コールドジョイント止水材)
- ★ ハイパーアスコン (高耐久・高強度舗装技術)
- ★ ロードケアフォーミング (低炭素混合物の製造技術)

★ 上記技術は当社ホームページにも掲載しております。

★ 上記リアル展示とは別に、オンライン展示も行っております。(11/2～11/30)

昨年(2022年) 出展ブース状況

